

Weekly_jonghoon #2

현재 진행 상황 및 추후 계획

✓ 진행 상황

♣ 추후 계획

현재 진행 상황 및 추후 계획

☑ 진행 상황

1. C3SRAM 논문 학습 및 발표자료 제작

C3SRAM: An In-Memory-Computing SRAM Macro Based on Robust Capacitive Coupling Computing Mechanism

전자공학부 박종훈

2. 7월 1일 저녁 9시 이재건 인턴에게 C3SRAM 회로의 심도깊은 이해를 위해 질의응답 진행

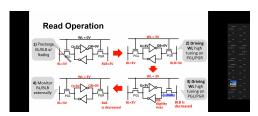








- 3. KAIST HBM-PIM 선정탈락 박종훈,권소연
- 4. IDEC 정한울 임베디드메모리(SRAM) 기초 수강중 6h/10h



5. 캠퍼스특허 SK하이닉스 참여중 : 변리사 자문 구하며 현재 3D NAND 관련 회로 논문 토대로 학습 진행중 (7월 19일 보고서 제출)

회로설계
🖺 1.1 Peri 회로 설계
🖺 1.2 NAND 셀 회로 설계
알고리즘
🖺 2.1 데이터 관리 알고리즘 Wear Leveling 및 Garbage Collection 관련 주요 특허 목록
🖹 2.2 오류 수정 알고리즘
🖺 2.3 전력 관리 알고리즘
Interconnection 구조
3.1 TSV(Through-Silicon Via)
🖺 3.2 연결 패턴 최적화
🖺 3.3 열 관리

- 주제: 최근 3D NAND는 PUC(Peri under Cell) 에서 Wafer Bonding 기술로의 전환에 속도를 낼 것으로 전망되고 있다. 이는 Peri와 Cell을 별도의 Wafer에서 형성한 뒤 두 장의 Wafer를 Hybrid bonding 방식으로 붙여 하나의 Chip으로 만드는 기술이다. Wafer가 2장 사용되므로 원재료비가 추가되고, Wafer 두 장을 접합하는 공정상 난이도가 올라가는 불리함이 있다. 그러나 별도 Wafer에서 공정을 진행하므로 기존에 Peri회로를 형성한 후 Cell 형성 시 열공정의 영향으로 Peri 특성이 열화되는 문제를 개선할 수 있으며, Peri 회로와 Cell을 바로 연결하여 성능 저하를 최소화 할 수 있고 연결 pattern들이 감소하므로 Chip 사이즈 측면에서도 이득이 있다.
- 문제: 3D NAND Wafer to Wafer Bonding 관련 회로/알고리즘 및 Interconnection 구조/공정 기술에 대한 특허 조사 및 분석을 실시하고, 특허 운영 전략을 제시하시오.

진행상황



⊘ TODO

🔁 추후 계획

 강의수강: [전남대 IDEC 온라인] VerilogHDL을 사용한 CNN의 FPGA 구현 7월 2일.3일 10시-17시



Weekly_jonghoon #2 2



2. 논문리뷰: 7월 3일 16시 ZOOM

[번역] C3SRAM: An In-Memory-Computing SRAM Macro Based on Robust Capacitive Coupling Computing Mechanism

- 2. 드라이브 Bakeup-8_AI-영상 자료- 석민구 교수님 강의, KAIST PIM 반도체 특강, 서민재 교수님 강의 수강
- 3. 인공지능반도체(DPU) 설계 수강 및 리뷰
 인공지능반도체 DPU(Deep-learning Processing Unit)을 Verilog-HDL로 설계하는 환경과 과정을 배우고 실습하여, 연구와 개발에 바로 적용해 볼 수 있도록 한다.
 https://www.idec.or.kr/vod/apply/view/?&page=3&no=277
- 4. 하이닉스 CAMPUS MEETUP 선발됨 : 8월 19일 종합운동장 08:15~17:00



SK 하이닉스 Campus Meet Up 행사 참석이 확정이 된 분들께 최종 메일 드리며, 하기와 같이 일정 공지 드리오 ※ 행사와 관련된 모든 준비(기념품/중정품/식사 등)가 확정된 참석자 분들을 대상으로 진행되는 점을 고: 메일을 수신하신 분들께서는 반드시 행사에 참석 부탁드리며, 피치못할 사정으로 인해 참석이 어려우신 원

행사와 관련된 추가 문의사항은 SK하이닉스 채용팀 배기완 TL(giwan.bae@sk.com) 에게 부탁 드립니다.

6. 2024년 반도체전공트랙사업 통합워크숍 참여 : **2024년 7월 15일(월) ~ 7월 16일(화), 1박 2일**



Weekly_jonghoon #2